

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT								
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT								
CONVEYING PARTY DATA									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Execution Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atsushi KANEDA</td> <td>03/25/2013</td> </tr> <tr> <td>Takayuki INOUE</td> <td>03/25/2013</td> </tr> <tr> <td>Tsuyoshi WATANABE</td> <td>03/25/2013</td> </tr> </tbody> </table>		Name	Execution Date	Atsushi KANEDA	03/25/2013	Takayuki INOUE	03/25/2013	Tsuyoshi WATANABE	03/25/2013
Name	Execution Date								
Atsushi KANEDA	03/25/2013								
Takayuki INOUE	03/25/2013								
Tsuyoshi WATANABE	03/25/2013								
RECEIVING PARTY DATA									
Name:	NGK Insulators, Ltd.								
Street Address:	2-56, Suda-Cho, Mizuho-Ku								
City:	Nagoya-City, Aichi-Prefecture								
State/Country:	JAPAN								
Postal Code:	467-8530								
PROPERTY NUMBERS Total: 1									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Property Type</th> <th>Number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Application Number:</td> <td>13852022</td> </tr> </tbody> </table>		Property Type	Number	Application Number:	13852022				
Property Type	Number								
Application Number:	13852022								
CORRESPONDENCE DATA									
Fax Number:	3152338320								
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>									
Phone:	315-233-8300								
Email:	lvanantwerp@burrandbrown.com								
Correspondent Name:	BURR & BROWN								
Address Line 1:	PO BOX 7068								
Address Line 4:	SYRACUSE, NEW YORK 13261-7068								
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	791_623								
NAME OF SUBMITTER:	Stephen P. Burr								
This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).									
Total Attachments: 2 source=Declaration-Assignment#page1.tif source=Declaration-Assignment#page2.tif									

CH \$40.00 13852022

**DECLARATION (37 CFR 1.63) FOR UTILITY OR DESIGN APPLICATION
USING AN APPLICATION DATA SHEET, AND ASSIGNMENT**

Title of Invention: METHOD FOR PRODUCING SILICON CARBIDE CERAMIC AND METHOD FOR
発明の名称: PRODUCING HONEYCOMB STRUCTURE

As the below named inventor, I hereby declare that:

私は、以下の名前を記した発明者として、ここに下記の通り宣言する:

This declaration is directed to:

本宣言書は以下に対するものである:

The attached application, or

添付した出願または

United States application or PCT
International Application Number
_____ filed on

_____の日に提出された米国
出願番号または PCT 国際出願番号
_____の出願。

The above identified application was made or
authorized to be made by me.

上記で特定した出願は、私または私の承認によって行
われたものである。

I believe that I am the original inventor or an original
joint inventor of a claimed invention in the
application.

私は、本出願において特許請求している発明の原発明
者または原共同発明者の一人であると信じる。

I hereby acknowledge that any willful false statement
made in this declaration is punishable under 18 U.S.C.
1001 by fine or imprisonment of not more than five
(5) years, or both.

私は、本宣言書における故意の虚偽の記載は、米国法
典第 18 編第 1001 条に基づき、罰金または五 (5) 年
以下の懲役、もしくはその両方によって処罰されること
があることを承知している。

ASSIGNMENT: In consideration of the sum of
one dollar (\$1.00) and other good and valuable
consideration paid to each of the undersigned, the
undersigned agree(s) to assign, and hereby does
assign, transfer and set over to

譲渡証: 各々の署名人に対して支払われた 1 ドル
(\$1.00)、及び、それ以外の良好で貴重な配慮を考
慮して、本署名人 (ら) は、譲渡に同意し、ここに、

Name of Assignee:
譲受人の名称:

NGK Insulators, Ltd.

Address of Assignee:
譲受人のアドレス:

2-56, Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-city,
Aichi-prefecture, 467-8530, Japan

(hereinafter designated as the Assignee) the entire
right, title and interest for the United States, its
territories, dependencies and possessions, in the
invention, and all applications for patent and any
Letters Patent which may be granted therefor for
which the undersigned have executed an application
for patent in the United States of America.

(以下、譲受人と称する) に対して、本署名人がアメリ
カ合衆国において行った、本発明、並びに、特許のため
の全ての出願及びそれに対して付与される全ての特
許権に関して、アメリカ合衆国ならびにその領土、属
領、占有地についての全ての権利、権限、および利権
を譲受人に、譲渡し、移転し、引き渡すものとする。

Legal Name of Inventor/Assignor 発明者/譲渡人の氏名	
Inventor/Assignor (発明者/譲渡人): <u>Atsushi KANEDA</u>	Date: <u>25/March/2013</u>
Signature (署名): <u><i>Atsushi Kaneda</i></u>	日付: <u>25/March/2013</u>
Legal Name of Inventor/Assignor 発明者/譲渡人の氏名	
Inventor/Assignor (発明者/譲渡人): <u>Takayuki INOUE</u>	Date: <u>25/March/2013</u>
Signature (署名): <u><i>Takayuki Inoue</i></u>	日付: <u>25/March/2013</u>
Legal Name of Inventor/Assignor 発明者/譲渡人の氏名	
Inventor/Assignor (発明者/譲渡人): <u>Tsuyoshi WATANABE</u>	Date: <u>25/March/2013</u>
Signature (署名): <u><i>T. Watanabe</i></u>	日付: <u>25/March/2013</u>
Legal Name of Inventor/Assignor 発明者/譲渡人の氏名	
Inventor/Assignor (発明者/譲渡人): _____	Date: _____
Signature (署名): _____	日付: _____
Legal Name of Inventor/Assignor 発明者/譲渡人の氏名	
Inventor/Assignor (発明者/譲渡人): _____	Date: _____
Signature (署名): _____	日付: _____
Legal Name of Inventor/Assignor 発明者/譲渡人の氏名	
Inventor/Assignor (発明者/譲渡人): _____	Date: _____
Signature (署名): _____	日付: _____

(10P00169 US01 / WA-1803 US(PCT))